

Petek, 29. maj 2026

Pozdravljeni,

tudi v tem tednu ne prezrite informacij in novosti s področja čipov in polprevodniških tehnologij, ki jih za vas izbere ekipa KC Čip.si. Vabljeni k branju!

Novosti KC Čip.si:

Delavnica na temo FIB - Organizira Nanocenter:

- **Delavnica: [Online workshop on Focused Ion Beam \(FIB\)](#)**
9.juni 2026, 9:00 – 12:00, on-line
Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima uporaba sistema FIB (Focused Ion Beam). Udeleženci bodo spoznali osnovne in napredne možnosti tehnik FIB ter si ogledali tudi praktično demonstracijo dela z mikroskopom.
Prijave na [povezavi](#).

Povabilo podpisnika MoU KC Čip.si:

- **Novinarska konferenca Elaphe pogonske tehnologije d.o.o.:**
Kako slovenska inovacija električnim vozilom pomaga do večjega dosega
4. junij 2026, ob 10:00 h, hibridno
Kje: ELAPHE pogonske tehnologije d.o.o., Litostrojska cesta 44G, 1000 Ljubljana – konferenčna soba
Povezava za spremljanje on-line:
[https://teams.microsoft.com/meet/338665049493430?](https://teams.microsoft.com/meet/338665049493430?p=9kiZwpz78yjeVuxpkX)
[p=9kiZwpz78yjeVuxpkX](https://teams.microsoft.com/meet/338665049493430?p=9kiZwpz78yjeVuxpkX) Meeting ID: 338 665 049 493 430
Passcode: Rb9KB2kz
RVSP na iztok.franko@elaphe-ev.com do 1. junija 2026

Razpisi:

- Razpis: **[Info Session on the Chips 2026 Calls on Skills, ChipsJU](#)**
18. junija 2026, 14:00-17:15, on-line
Skupno podjetje za čipe (Chips JU) v sodelovanju z organizacijo AENEAS organizira informativno srečanje o razpisih Chips JU 2026 na področju znanj in spretnosti. Na dogodku bodo predstavljeni trije razpisi za podporo izobraževanju, usposabljanju in razvoju talentov na področju polprevodnikov.
Več podatkov o samem razpisudogodku, razpisnih pogojev ter dodatnih informacij najdete na tej [povezavi](#).

Dogodki:

- Dogodek: **[Chips without Borders - European Semiconductor Collaboration Days](#)**
4.-5.6.2026, Budimpešta, Madžarska
Dogodek je namenjen povezovanju madžarskih akademskih, industrijskih in MSP deležnikov z evropsko mrežo CCC ter spodbujanju predstavitev, mreženja in prihodnjega mednarodnega sodelovanja, pri čemer udeleženci predstavijo svoje profile, ideje in priložnosti za sodelovanje.
Kotizacija: brezplačno
Registracijo opravite na tej [povezavi](#).
- Webinar: **[DEEPTech DUAL-USE & DEFENSE INVESTMENT: WHERE ARE THE REAL OPPORTUNITIES?](#)**
3.6.2026, 17:00 h, on-line, brezplačno
Razprava o pristopih tveganega kapitala v obrambnih in dual-use trgih, ki obravnava tveganja, možnosti izhodov ter modele financiranja s strokovnjaki iz industrije.
Registracija: [tukaj](#)
- Webminar: **[aCCcess Webinar on Technology Offers #2](#)**
9.6.2026, 10:00-11:00 h, on-line, brezplačno
Predstavitel linije NanoIC Pilot Line in centra FC3 Chips Competence Center, ki prikazuje vrhunske zmogljivosti ter omogoča lažji dostop do znanja, storitev in inovacij, s ciljem pospešiti prehod od raziskav do industrijske uporabe v Evropi.
Registracijo na webminar opravite na [tej povezavi](#).
- Webminar: **[DEEPTech INVESTMENT: ALIGNING RISKS, OPPORTUNITIES AND EXPECTATIONS](#)**
25.6.2026, 17:00 h, on-line, brezplačno
Panel vodilnih vlagateljev razpravlja o tem, kako se v vse bolj kapitalsko zahtevnem in dolgoročnem okolju razvijajo prioritete, tveganja, strategije in vrednotenja v deeptech naložbah.
Registracija: [tukaj](#)
- Webminar: **[QUANTUM: INVESTMENT OPPORTUNITIES AS TIMELINES ACCELERATE](#)**
7.7.2026, 17:00 h, on-line, brezplačno
Strokovnjaki iz kvantnega ekosistema razpravljajo o dejanskem napredku, zgodnjih priložnostih za prihodke ter povezavi kvantnih tehnologij z UI in industrijo polprevodnikov.
Registracija: [tukaj](#)

Ostale novice

- **[EU greenlights €288m support to strengthen semiconductor supply chain](#)**
Evropska komisija je odobrila 288 milijonov evrov nemške pomoči za projekt Zeiss (razširitev proizvodnje opreme za litografijo) in Zadiant (tovarna ultra-čistega SiC), z namenom krepitev evropske neodvisnosti v dobavni verigi polprevodnikov.
- **[Analog Devices: \\$1.5 Billion Acquisition Of Empower Semiconductor Expands AI Power Portfolio](#)**
Analog Devices bo za 1,5 milijarde dolarjev kupil podjetje Empower Semiconductor z namenom okrepitve rešitve za učinkovito napajanje sistemov UI. Empower bo k okrepitvi AD pripomoglo z naprednimi tehnologija integriranih regulatorjev napetosti in silicijevih kondenzatorjev.

- **[Samsung plans \\$1.5 billion chip testing plant in Vietnam, document shows](#)**
Samsung namerava v Vietnamu investirati približno 1,5 milijarde dolarjev v nov obrat za testiranje polprevodnikov. Tovarna naj bi začela delovati novembra 2027 in bo pomagala blažiti globalno pomanjkanje pomnilniških čipov zaradi rastočega povpraševanja po umetni inteligenci.
- **[Infineon-led European project Moore4Power launches](#)**
Začetek evropskega projekta Moore4Power (91 mio €), ki združuje 62 partnerjev za razvoj naslednje generacije učinkovitih močnostnih polprevodnikov z uporabo kombinacije Si, SiC in GaN ter napredne integracije sistemov.
- **[LightSpeed Photonics Targets AI Data Centers With 400-Gbps Near-Packaged Optical Interconnects](#)**
LightSpeed Photonics razvija optične povezave za AI centre do 400 Gb/s, ki so manjše (20×), energetsko učinkovitejše (5× manj porabe) in z nižjo latenco kot obstoječe rešitve.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,
vaš KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljene na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

